

证券代码：300606

证券简称：金太阳

东莞金太阳研磨股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（策略会）</div>
参与单位名称及人员姓名	中信证券、东北证券、华福证券、平安基金、华安基金、海富通基金、平安资管、雪球资管、金九瑞和私募、欣歌投资、和怡兆恒投资、博众投资、三亚兆恒。
时间	2025年12月25日
地点	公司会议室、东北证券策略会
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 杜燕艳 证券事务代表 李金伟 证券专员 谢慧仪
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1. 芯片抛光液有订单了吗，产能如何？</div> <div>答：您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（下称“领航电子”）在产品研发与市场拓展方面取得了显著进展。目前，领航电子已建立年产万吨级的产能体系，产品覆盖芯片制造、半导体晶圆及消费电子领域的抛光液及配方化学品。其中IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，多款芯片级抛光液收获了国内FAB厂订单，核心产品钨抛光液在国内头部FAB厂实现了重大突破，这标志着领航电子在满足客户高性能、高稳定性需求和推动国产化替代两方面均取得实质性进展。2026年，领航电子将继续加速推进半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证与导入进程，以实现多</div>

	<p>型号产品的批量生产与规模化销售。</p> <p>2. 在抛光液领域公司的竞争优势体现在什么方面？</p> <p>答：您好！领航电子始终坚持以客户当前需求痛点为导向，采取差异化竞争策略，聚焦于解决国内芯片制造中关键CMP抛光液领域的“卡脖子”问题，特别是核心产品钨抛光液、碳化硅衬底的抛光液等填补了国内产业链存在的技术空白。公司拥有实力雄厚的技术团队，核心成员如陈湛博士曾任职于美国知名抛光液公司，在半导体抛光液领域具备超过20年的研发与产业化经验；杨勍博士专精于CMP纳米磨料的国产化，曾与合作伙伴成功完成数十款半导体“卡脖子”材料的国产替代任务。团队持续突破行业高壁垒，逐步构建起自主可控的核心技术体系，致力于实现该细分市场的国产替代。同时相比国外同类型产品，我们更具备成本优势，能够精准契合FAB厂对供应链优化与降本增效的核心诉求。</p> <p>3. 公司目前业务的主要下游应用领域是哪些？有哪些核心客户？</p> <p>答：您好！公司目前业务的主要下游应用领域覆盖广泛，涉及3C消费电子、汽车制造与售后、半导体芯片制造、航空航天等。核心客户包括富士康、长盈精密、比亚迪、中国中车、瑞声科技等。</p> <p>4. 贵公司在3C消费电子和汽车领域的客户合作情况及未来发展战略是什么？</p> <p>答：您好！公司在3C消费电子领域已与富士康、长盈精密、瑞声科技、比亚迪电子等头部客户建立稳定合作关系。此外，公司持续推进在汽车领域的客户拓展，目前已正式通过欧洲知名车企的供应链体系认证，同时我们将进一步推进与比亚迪汽车等重要厂商的战略合作。未来，我们将持续深化与重点客户的战略协同，聚焦其核心产品线，系统提升产品渗透率与份额，实现业务规模的持续稳步增长。</p>
--	---

	<p>5. 是否有投资并购的计划？</p> <p>答：您好！公司将在聚焦主业的基础上，充分利用上市公司的融资能力和资本运作平台，积极整合同业及上下游产业的优质标的，进一步扩大在国家支持的新型材料及高端智能装备领域的业务布局，实现资源互补与协同，优化完善产品供应链，持续为公司的发展注入新动力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年12月25日